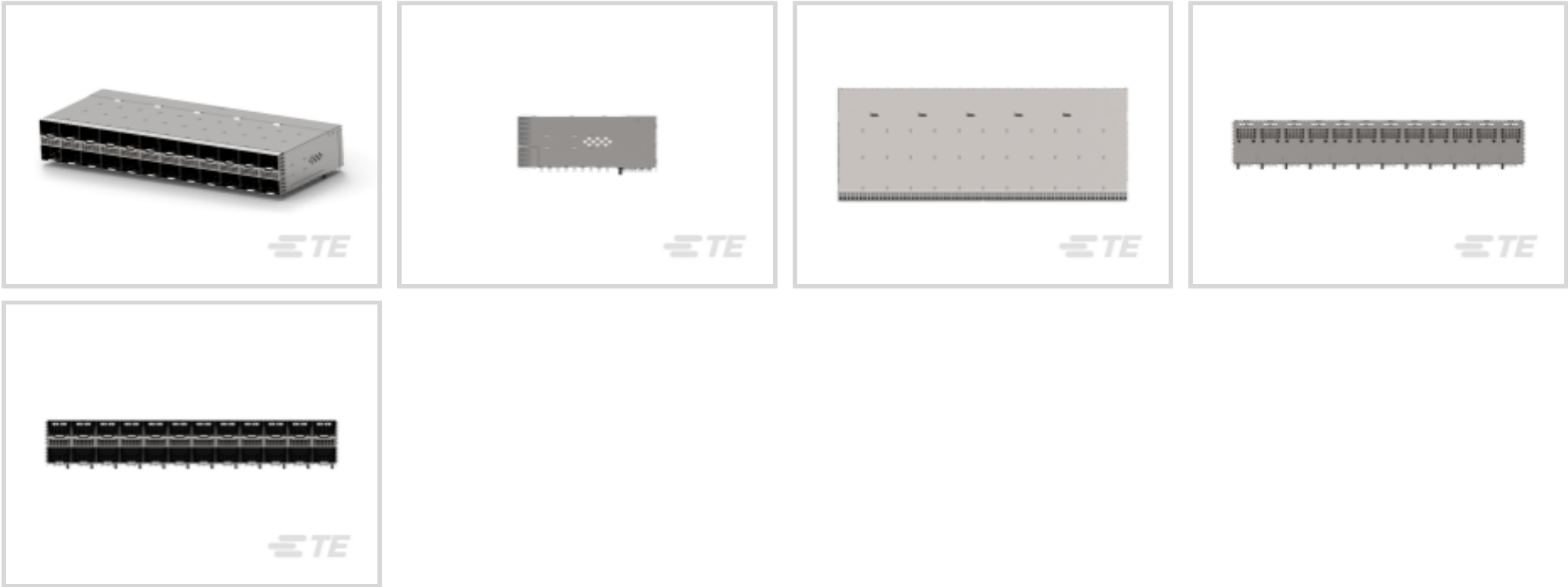




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



外形尺寸: zSFP+ 堆叠 Belly to Belly

插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件

中心线 (间距) : 14.25 mm [ .56 in ]

可密封: 否

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 笼子类型         | 堆叠                      |
| 外形尺寸         | zSFP+ 堆叠 Belly to Belly |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 带集成连接器的壳体组件             |
| 可密封          | 否                       |

结构特性

|        |        |
|--------|--------|
| 位数     | 480    |
| 端口数量   | 24     |
| 端口矩阵配置 | 2 x 12 |

电气特征

|            |         |
|------------|---------|
| 数据速率 (最大值) | 28 Gb/s |
|------------|---------|

接触件特性

|              |        |
|--------------|--------|
| 端子额定电流 (最大值) | .5 A   |
| 端子底板材料       | 镍      |
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au) |
| 尾部电镀材料       | 锡      |



|                |                |
|----------------|----------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡              |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .76 μm[30 μin] |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 端接方法   | 通孔 - 免焊连接       |
| 端接柱体和尾部长度的 | 1.8 mm[.071 in] |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 笼子材料    | 不锈钢              |
| 中心线（间距） | 14.25 mm[.56 in] |

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.5 mm[.059 in] |
|------------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 插拔式 I/O 应用 | SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly |
| 兼容的散热器     | 否                      |
| 电路应用       | Signal                 |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 盒和托盘 |
|------|------|

其他

|            |              |
|------------|--------------|
| 包括的光管      | 否            |
| EMI 遏制特性类型 | 内部/外部 EMI 簧片 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月  
(224)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1761394-1  
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED

客户还购买了

TE 产品编号2-520273-2  
ULTRAFAST 110 ASSY REC 22-18 TPBR LP

TE 产品编号1676221-3  
RN 0805 1K0 0.1% 10PPM 5KRL

TE 产品编号1888251-3  
Low Profile,RJ45,1x4,No Led's

TE 产品编号2227730-1  
zSFP+ 1x4 Cage Assembly, Press-Fit

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2357518-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2357518-1\_B.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2357518-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本